專案 / 研究主題:

要長哪裡就長哪裡 - 新穎的鑽石膜選區成長技術

計畫主持人:林啓瑞 院長兼教授,蘇春熺 教授

合作夥伴:學校/國立台北科技大學 製造科技所

企業/

計畫重點:

鑽石工業上之應用

以其紹群之機械性質來保護基材。

(a) 工具:可增加工具之使用壽命,且鑽石之熱傳導性高,將有助於散熱。

(b) 鏡片:能在不影響其透光性的狀況下,達到強化鏡面,令不被刮傷。

(c) 感測器:因爲鑽石膜極佳的機械性質、透光、高散熱、抗輻射傷害,是極佳電子元件保護層。

鑽石能研磨其他刀具材料,如工具鋼、碳化鎢,可以應用於製造手術刀,工業切割用刀等。且鑽石硬度極高,可用來研磨高硬度的材料,使之變形。

場發射元件:由於鑽石具有負電子親和力,鑽石也被應在微機電材料上,如陰極 場發射元件。

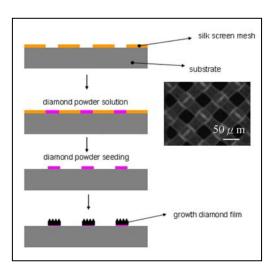
生醫材料:由於鑽石極疏水,因此細菌無法在上面滋生。

半導體電子元件:由於其較大的能隙,同矽半導體相比,即使在高出五倍的溫度下,鑽石半導仍然可以正常工作,並且運行速度是矽半導體的 三倍,可以認爲是"最理想的半導體"。

效益 / 特色:

本研究利用網印法將鑽石晶種印製成圖案 於基材上,再置入微波電漿束化學氣相沉 積系統合成出選區鑽石膜。此方式不僅簡 單快速,更能大幅降低成本,預期未來可 應用在電子元件上與刀具選區披覆鑽石膜 方面。

教授專長:機電整合設計、電子手工具設計、RF(非晶形鑽石鍍膜)、DC 濺鍍(金屬鍍膜)、CVD(鑽石薄膜被覆)、球墨鑄鐵鑄造、鑄鐵之熱分析技術、場效發射平面顯示器研發、電漿表面改質、生醫材料



本研究之雷射切割斷面照片

